

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於 2025 年度利潤分配預案的公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
董事長
張衛先生

中國，上海，2026 年 3 月 27 日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閔娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士、胡雪先生及張玉明先生；職工董事為沈鳴杰先生。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-012

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.58 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”或“复旦微电”）2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 232,337,565.04 元，公司 2025 年末母公司可供分配利润为人民币 3,869,445,775.80 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税）。截至 2026 年 3 月 27 日，公司总股本为 823,713,250 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,775,368.50 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 20.56%。本

次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

末期股息将以人民币计值及宣派，A 股股息将以人民币派付，H 股股息将以港元派付。现金股息由人民币转换至港元所用之汇率将按照宣派股息当日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港元汇率的平均中间价。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2025 年度股东周年会审议。

（二）不触及其他风险警示情形说明

本公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，就本公司不触及其他风险警示情形说明如下：

项目	本年度 (2025年度)	上年度 (2024年度)	上上年度 (2023年度)
现金分红总额（元）	47,775,368.50	65,714,184.00	81,906,040.00
回购注销总额（元）	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净利润（元）	232,337,565.04	572,595,101.31	719,494,375.58
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	3,869,445,775.80		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	195,395,592.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	不适用		
最近三个会计年度平均净利润（元）	508,142,347.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	195,395,592.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	38.45		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	3,401,710,046.48		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	11,108,744,353.35		

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	30.62
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润 232,337,565.04 元，拟分配的现金红利总额为 47,775,368.50 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下。

（一）上市公司所处行业及其特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司是一家从事超大规模集成电路的设计、开发、测试，并为客户提供系统解决方案的专业公司。本公司所处的集成电路设计产业具有技术密集、知识密集、资本密集等特点，业内技术升级与产品迭代速度快，同时芯片产品拥有较高的技术壁垒且先发企业的优势明显。报告期内，公司研发投入约为 10.70 亿元，占当年营业收入 26.88%。为保持公司在技术方面的竞争力，同时加强在工艺建设方面的保障能力，公司仍需维持较大规模的研发投入，以支撑产品持续迭代、丰富产品类型、保障供应能力，以应对下游客户多样化的需求和应对市场风险，维持市场竞争力。

由于公司采用集成电路设计行业典型的 Fabless 经营模式，专注于集成电路设计业务，将晶圆制造、封装和测试等环节分别委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成。因此，委外加工、库存水平等需要较强的资金储备。

公司拥有 FPGA 芯片、安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片和集成电路测试服务等产品线，产品广泛应用于金融、社保、防伪溯源、网络通讯、家电设备、汽车电子、工业控制、信号处理、数据中心、人工智能、卫星通信等众多领域。在各产品线内均有相应的国际、国内企业深耕，市场竞争较为激烈。因此，公司需要持续投入大量资金用于技术研发、供应链建设及市场拓展等工作。

（二）上市公司留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司为应对芯片设计行业竞争，需要投入大量资金用于研发投入、开拓市场等。

2026 年，公司资金需求包括但不限于以下方面：

- 1、推进包括先进制程的新一代 FPGA、智能化可重构 SoC 平台开发在内的新产品，拓展新制程、新封装形式的产品谱系；
- 2、对车规级 MCU、安全识别芯片等产品的研发；
- 3、产业链上下游合作；
- 4、随着企业规模扩大，日常销售、管理等营运所需资金可能增加；
- 5、用于归还到期的银行贷款等。

公司本次利润分配预案是结合公司战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素做出的合理安排。2025 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，以保持公司的技术领先优势，帮助公司抓住行业发展机遇，有利于提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

1、公司将根据交易所的相关规则，在年度报告披露之后、股东周年会股权登记日之前，通过网上业绩说明会的方式就现金分红方案相关事宜予以重点说明。

2、公司将在股东周年会就现金分红方案，实施中小股东表决情况单独计票并披露。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将始终聚焦主业强化竞争力，不断提升公司的技术实力，推出具有创新性的新产品，提升市场占有率，为投资者带来丰厚回报。不断加强成本管控，提升财务统筹能力，合理安排资金，提高研发资金的利用效率。加强投资者服务能力，加大与投资者的沟通力度，提升公司的资本市场形象。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。该方案将提交公司 2025 年度股东周年会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、生产经营发展等方面，有利于公司提升竞争力，更好应对市场竞争风险。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案需提交公司 2025 年度股东周年会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日